### 전기도금법에 의해 전착된 BixTev 박막의 전기 및 열전 특성

## Thermoelectric/electrical characterization of electrodeposited Bi<sub>x</sub>Te<sub>v</sub> thin films

유인준<sup>a\*</sup>, 이규환<sup>a</sup>, 김양도<sup>b</sup>, 임재홍<sup>a</sup> <sup>a</sup>한국기계연구원 부설 재료연구소 전기화학연구실 (E-mail:marine84@kims.re.kr) <sup>b</sup>부산대학교 재료공학과

**茎 록**: Electrodeposition of thermoelectric materials, including binary and ternary compounds, have been attracting attentions, because its many advantages including cost-effectiveness, rapid deposition rate, and ease of control their microstructure and crystallinity by adjusting electrodeposition parameters. In this work,  $Bi_xTe_y$  films were potentiostatically electrodeposited using Au/Ni(80/20 nm)/Si substrate as the working electrode in solutions consisting of 10mM  $TeO_2$  and 1M  $HNO_3$  where  $Bi(NO_3)_3$  was varied from 2.5 to 10 mM. Prior to electrodeposition potentiostatically, linear sweep voltammograms (LSV) were acquired with a standard three-electrode cell. The  $Bi_xTe_y$  films deposited using the electrolyte containing low Bi ions shows p-type conductivity, which might be attributed by the large incorporation of Te phases. Near stoichiometric  $Bi_2Te_3$  thin films were obtained from electrolytes containing 5mM  $Bi(NO_3)_3$ . This film shows the maximum Seebeck coefficient of  $-100.3\pm12.7~\mu\text{V/K}$ . As the increase of Bi ions in electrolytes decreases the Seebeck coefficient and resistivity. The maximum power factor of  $336.2~\mu\text{M/m} \cdot K^2$  was obtained from the film deposited using the solution of 7.5mM  $Bi(NO_3)_3$ .

### 1. 서론

여러 화합물 반도체 중  $Sb_2Te_3$ ,  $Bi_2Te_3$ , 그리고  $Bi_2Se_3$ 과 같은  $A_2B_3$ 형 화합물은 열전소자에 적용가능성이 좋아서 광범위하게 연구되고 있다.  $A_2B_3$ 형 화합물 중 특히  $Bi_2Te_3$ 는 단독 또는 다른 원소와 합금하여 태양전지, 열전소자, 그리고 상-변환 소자 등으로 이용된다.  $Bi_2Te_3$  박막을 형성하는 여러 방법 중에 전기화학적인 전착법은 박막의 조성 및 두께 제어가 용이하고 비용적 측면이나 형성속도 측면에서도 타 방법에 비하여 유리하기 때문에 주목을 많이 받고 있다. 하지만 전기화학적인 전착법에 의해 얻어진 박막은 점 결함, 높은 내부에너지와 결정성이 낮다는 단점이 있다. 따라서 본 연구에서는 전해질의 농도를 제어하여 화학양론을 만족하는  $Bi_2Te_3$  박막을 형성하였다. 그리고 전착된 박막의 전기 및 열전 특성을 평가하였다.

# 2. 본론

본 연구에서는 Au/Ni(80/20 nm)/Si 기판을 working electrode로 사용하여 1.5M의 HNO3에 10mM의  $TeO_2$ 를 용해시킨후,  $Bi(NO_3)_3$ 의 함량을 2.5~10mM로 다양하게 하여 전착 실험을 실시하였다. 전기 도금에 앞서 LSV를 그려 도금 전위를 확인한 후, 전기도금을 실시하였다. Bi 이온의 함량이 낮은 전해액에서 얻은  $Bi_xTe_y$  박막은 p-type으로 확인되었다. 이와 같은 현상은 박막 내 다량의 p-type 특성을 갖는 Te 상의 존재로 기인한 결과로 사료된다.  $Bi(NO_3)_3$ 의 함량이 5mM일 때, 화학양론을 만족하는  $Bi_2Te_3$  박막을 얻을 수 있었다. 이 박막은  $100.3 \pm 12.7 \ \mu V/K$ 인 최대의 Seebeck 계수를 가졌다. 전해액내 Bi이온의 함량이 증가할수록 Seebeck 계수는 감소하고 전도도는 증가하였다. 7.5mM  $Bi(NO_3)_3$ 용액에서 얻은 박막에서 power factor는 벌크형 재료의 약 10%인  $336.2 \ \mu M./m \cdot K^2$ 의 값을 얻었다. 이는 박막의 결정성이 벌크형 재료에 비해 떨어져 전자의 이동도가 낮기 때문이라고 사료된다.

### 3. 결론

전기화학적 방법으로 전착시킨  $Bi_2Te_3$  박막의 열전 특성을 분석한 결과, 도금용액 내 Bi 이온의 함량이 증가할수록 박막의 Te 함량이 감소하는 것을 알 수 있었다. Bi 이온의 함량이 5mM 일 때, 화학양론을 만족하는 박막을 얻을 수 있었고, 7.5mM 일 때,  $336.2 \ \mu M./m \cdot K^2$ 으로 가장 높은 power factor 값을 얻었다.

#### 참고문헌

1. Yoo. B. Y., et. al., Electrochimica Acta, 50 (2005) 4371-4377